## (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-234285 (P2003-234285A)

(43)公開日 平成15年8月22日(2003.8.22)

514C

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
H 0 1 L 21/027		G03F 1/08	A 2H095
G03F 1/08			D 5F046
		7/20	5 2 1
7/20	5.2.1	H 0 1 L 21/30	5.1.5 D

審査請求 有 請求項の数35 OL (全 27 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号	特願2002-123268(P2002-123268)
(m s ) branket bra 4	14 Victoria i momenti Peren Imenes.

(22) 出顧日 平成14年4月24日(2002.4.24)

(31)優先権主張番号 特願2001-369393(P2001-369393)

(32)優先日 平成13年12月3日(2001.12.3) (33)優先権主張国 日本(JP)

(31)優先権主張番号 特願2001-126759(P2001-126759)

(32)優先日 平成13年4月24日(2001.4.24) (33)優先権主張国 日本(JP) キヤノン株式会社

(71)出願人 000001007

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 斉藤 議治

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 山添 賢治

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内 (74)代理人 100110412 弁理士 藤元 亮輔

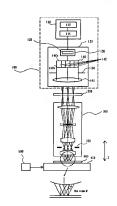
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 露光方法及び装置

## (57) 【要約】

【課題】 微線なホール径を持ち、コンタクトホール列 のパターン、あるいは孤立コンタクトホールとコン列 トホール列とが退在するパターンを、マスクを交換せず に、高解像度 (即ち、コンタクトホール列については位 相シフトマスクを用いたしをSパターンと同等の解像 度) で震光可能な解光方法及び装置を提供する。

【解共手段】 コンタクトホールのパターンと、当該パターンよりも寸法が小さなパターンとが配列されたマス クーンよりも寸法が小さなパターンとが配列されたマス クを、前記コンタクトホールのパターン分解像だれ、且 つ、前記寸法が小さなパターンの解像が抑制されるよう に、複数種の光で照列することにより前記マスクを投影 光学系を介して披露光体に投影することを特徴とする露 光方法を提供する。



### 【特許請求の範囲】

【請求項 1 ] コンタクトホールのパターンと、当該パタ ーンよりも寸法が小さなパターンとが配列されたマスク を、前記コンタクトホールのパターンが解像され、且 つ、前記寸法が小さなパターンの解像が抑制されるよう に、複数欄の光で照明することにより前記マスクを投影

に、 個数種の光で無明することにより前記マスクを投影 光学系を介して被露光体に投影することを特徴とする露 光方法。

【請求項2】 前記マスク上のコンタクトホールの寸法 は前記被選光休に形成すべき本来のコンタクトホールの 寸法とは異ならせていることを特徴とする請求項1記載 の鑑光方法。

【請求項3】 前記複数種の光は光軸近傍に強度分布の ビークを有する照明光と軸外に強度分布のビークを有す る照明光であることを特徴とする請求項1記載の露光方 %

【請求項4】 前記複数種の光は前記マスクに大σの照明を行う光と小σの照明を行なう光であることを特徴とする請求項1記載の露光方法。

【韓永項 5 】 前記後数極の光は前記所望のコンタクト ホールのパターンの配列から生じる2つの回折光が前記 投影光学系の確面上に入射するような第 1 ○展明光と前 記 2つの回折光を直線的に結んで表される喃面上の領域 には回折光が入射しないような第 2 の限明光であること を特徴とする構改項 1 に記載の電光方法。

【請求項6】 前記第2の照明光は前記瞳面上で少なく とも一つの回折光が瞳に入射する部分を含むように設定 される請求項5記載の露光方法。

【精求項7】 前記複数種の照明光はoが0.9より大 きい部分を有する有効光額を形成するものであることを 特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の露光方 注

【請求項8】 前記マスクを、前記コンタクトホールパ ターンが市松状に位相が0度と180度に設定された位 相ンプトマスクに構成することを特徴とする請求項3乃 至7のうちいずれか一項に記載の蘇光方法。

【請求項9】 前記小さなパターンとしての補助パター ンを複数種有し、当該複数種の補助パターンのうち前記 所望のコンタクトホールのパターンに隣接する前記補助 パターンの寸法を残りの前記補助パターンの寸法より小 さくしたことを特徴とする請求項2、4、5、6 又は7

#### 記載の露光方法。

【請求項10】 前記マスクを照明する複数種の光は、 外径の o が 0. 9 より大きい実質的に輪帯状の有効光源 を形成する光と四重極状の光源を形成する光を有するこ とを特徴とする請求項1記載の露光方法。

「翻求項 1 1] コンタクトホールのパターンと、当該 パターンよりも寸法が小さなパターンとが配列されたマスクを用い、前記コンタクトホールのパターンが解像され且つ前記小さなパターンの解像が抑制されるように、中央部に共用形の略い部分を有する有効光源を形成する 光で前記マスクを照明することにより前記マスクを投影 光学素を介して披露光体に投影することを特徴とする露 キ方法。

【請求項12】 前記小σの照明光は、σが0.3以下の円形の有効光源を形成する光であることを特徴とする 請求項4記載の露光方法。

【請求項13】 前記大σの照明光は、十字に配置された4つの図形の有効光源を形状する光であることを特徴とする請求項4記載の露光方法。

こする場合では、 信請求項14】 前記大のの照明光は、輪帯の有効光源 を形状することを特徴とする請求項4記載の露光方法。 【請求項15】 前記4つの図形の各服明光は等しいの

を有することを特徴とする請求項13記載の露光方法。 【請求項16】 前記大の原明光は、照明光の中心位 置の が0.6以上であることを特徴とする請求項4記 輸の露光方法。

【請求項17】 前記第1の照明光は、十字に配置された4つの有効光源を形成する請求項5、6又は7記載の鑑光方法。

【請求項18】 前記マスクは位相シフトマスクを用い、前記第2の照明光は、矩形、円形、又は路菱形の中 抜けを有する矩形の有効光源形状を有する請求項5、6 又は7記載の露光方法。

【請求項19】 前記マスクはバイナリー又はハーフト ーンマスクを用い、前記第20照明光は、十字に配置さ れた4つの扇型の有効光源形状を有する請求項5、6又 は7部数の電米方法。

【請求項20】 前記マスクは位相シフトマスクを用い、前記有効光源は以下に示すような形状を有する請求項5、6又は7記載の露光方法。







【請求項21】 前記マスクはパイナリー又はハーフト ーンマスクを用い、前記有効光源は以下に示すような形

状を有する請求項5、6又は7記載の露光方法。



【請求項22】 前記有効光源はσが0.9より大きし又は 外径を有し、前記有効光源は円形の光源の中央部に前記 非円形の暗い部分を形成したものであることを特徴とす る請求項11に記載の露光方法。

【請求項23】 前記有効光額の前記外径はσが1より 小さいことを特徴とする請求項22に記載の鑑光方法。 【請求項24】 前記被露光体と前記パターン像の前記 投影光学系の光軸方向に関する位置関係を変更しながら 前記蔵光を複数回行うことを特徴とする請求項1万至2 3のうちいずれか一項記載の露光方法。

【請求項25】 前記所望のコンタクトホールのパター ンの複数と補助パターンの複数とが行と列を成すように 2次元的に配置してあることを特徴とする請求項1乃至 23のいずれか1項記載の露光方法。

【請求項26】 前記補助パターンの形状は前記コンタ クトホールのパターンと相似であることを特徴とする論 求項1乃至25のいずれか1項記載の露光方法。

【請求項27】 請求項1乃至23のうちいずれか一項 記載の露光方法を行うことができる露光モードを有する ことを特徴とする露光装置。

【請求項28】 開口絞りを有する照明光学系を更に有 し、前記開口絞りは第1及び第2の光透過部と遮光部と を有し、前記第1の光透過部は前記第2のパターンの解 像に寄与し、前記第2の光透過部は前記第2のパターン の光強度分布を強調し、前記第1及び第2の光透過部の 而精比は 0.06 乃至 1.30 であることを特徴とする 請求項27記載の露光装置。

【請求項29】 開口絞りを有する照明光学系を更に有 し、前記開口絞りは光透過部と可変の遮光部とを有する ことを特徴とする請求項27記載の震光装置。

【請求項30】 コンタクトホール列の縦横の軸に相当 する十字に配置された4つの図形からなる有効光源をも つ第1の照明とそれ以外の形状からなる有効光源をもつ 第2の照明との照明光量比を調整する手段をもつことを 特徴とする露光装置。

【請求項31】 請求項27乃至30のいずれか一項記 載の露光装置を用いて被処理体を投影露光するステップ Ju.,

前記投影震光された前記被処理体に所定のプロセスを行 うステップとを有するデバイス製造方法。

【請求項32】 所望のコンタクトホールのパターン と、当該パターンよりも寸法が小さな補助パターンとが



れたマスクであって、前記補助バター ンを複数種有し、当該複数種の補助パターンのうち前記 所望のコンタクトホールのパターンに隣接する補助パタ ーンの寸法が残りの補助パターンの寸法より小さいこと を特徴とするマスク。

【請求項33】 前記補助パターンは前記所望のパター ンのホール径の約55%乃至約90%に相当する大きさ を有することを特徴とする請求項32記載のマスク。 【請求項34】 複数のコンタクトホールのパターン

と、当該パターンよりも寸法が小さな複数の補助パター ンとが2次元的に配列されたマスクであって、前記コン タクトホールパターンは市松状に位相が0度と180度 に設定された位相シフトマスクからなることを特徴とす るマスク。

【請求項35】 コンタクトホールのパターンと当該パ ターンよりも寸法が小さなパターンとが配列されたマス クに対して前記コンタクトホールのパターンが解像でき る第1の照明と該第1の照明によって前記小さなパターン に関連して生じる偽解像を抑制する第2の照明を行って 投影露光を行うことを特徴とする露光方法。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、一般には、露光に 関し、特に、IC、LSIなどの半導体チップ、液晶パ ネルなどの表示素子、磁気ヘッドなどの検出素子、CC Dなどの楊俊素子といった各種デバイス、マイクロメカ ニクスで用いる微細コンタクトホールパターンの製造に 用いられる電光装置及び方法、デバイス製造方法、及 び、前記被処理体から製造されるデバイスに関する。こ こで、マイクロメカニクスは半減仏集積回路製造技術を 微細構造体の製作に応用し、高度な機能を持ったミクロ ン単位の機械システムやそれを作る技術をいう。

## [0002]

【従来の技術】フォトリソグラフィ工程は、マスクパタ ーンをシリコンウェハ、ガラスプレート等(以下、単に 「ウェハ」という。) に塗布した威光性物質(レジス ト) に露光装置を使用して転写する工程であり、レジス ト絵布、霞光、現像、エッチング、レジスト除去の工程 を含む。このうち露光では、解像度、重ね合わせ精度、 スループットの3つのパラメータが重要である。解像度 は正確に転写できる最小寸法。重ね合わせ精度はウェハ にパターンを幾つか重ね合わせる際の精度、スループッ トは単位時間当たり処理される枚数である。

【0003】フォトリソグラフィ技術を用いてデバイス を製造する際に、マスク又はレチクル(本出願ではこれ らの用語を交換可能に使用する)に構画されたパターン を投影光学系によってウェバに投影してパターンを転写 する投影震生震が従来から使用されている、投影光学 系はパターンからの回折光をウェハ上に干渉及び結像さ せ、通常の露光ではパターンからのひ次及び±1次の回 折光(即り、光光)を干渉をとなる。

【0004】マスケバターンは、近接した規則的なラインアンドスペース (L&S) パターン、近接及び別期的な (即ち、ホール径と同レベルの問隔で速べた) コンタクトホール列、近接せずに弧なした弧立コンタクトホーその他の祖立バターン等を含むが、高解像度でバターンを転写するためには、パターンの種類に応じて最適な 露光条件 (限明条件や露光量など)を選択する必要がある。

【0005】投影露光装置の解像度Rは、光源の波長 A と投影光学系の開口数 (NA) を用いて以下のレーリーの式で与えられる。

[0006]

【数1】

【0008】近年のデバイスの高集積化に対応して、 等されるバターンの微細化、即ち、高解像度化が基々要 求されている。高解像力を得るには、上式から間口数N Aを大きくすること、及び、液長えを小さくすることが 有効であるが、これらの改善に実践階では環界に達して おり、通常震光の場合にウェハに0.15 m以下のバ ターンを形成することは国鞭である。そこで、バターン を経た回形光の中で二大坂を干渉及び結像させる位相シフト マスクは、マスクの隣接する光透過部分の位相を180 。 反転することによってい次回折光を相接し、2つの土 け次回折光を干渉させて結婚でもものである。 第によれば、上式のよ、を実質的に0.25にすること ができるので、解像度Rを改善してウェハに0.15 μ 以下のパターンを形成することができる。

#### [0009]

【発明が解決しようとする報節】しかし、このような際 解解像に近い微細なコンタクトホールの場合は解り合う 位相を180度変えると同形状が離面上では45度の方 向で、光軸から大きな角度で回折される為、投影系の離 から外へ飛び出してしまい、投影レンズの瞳を通ること が出来ず、解像されない。解像できるのは、L&Sのよ 非線幅の72倍の微細パターンまでである。後つて、L &Sパターンの解像度と同等のコンタクトホール列の解 像度を得る需要が存在している。

【0010】また、近年の半導体産業は、より高付加価 値な、多種多様なパターンが混在するシステムチップに 生産が移行しつつあり、マスクにも複数種類のコンタク トパターンを混在させる必要が生じてきた。しかし、従 来の位相シフトマスク技術だけではコンタクトホール列 と孤立コンタクトが混在したコンタクトホールパターン を同時に解像度良く露光できなかった。これに対して、 2枚のマスクを用いて異なる種類のパターンを別々に露 光する二重露光 (又は多重露光) を使用することが考え られるが、従来の二重電光は、2枚のマスクを必要とす るのでコストアップを招き、2回の露光のためにスルー プットが低下し、マスク交換2回の露光の高い重ね合わ せ精度を必要とするため実用上解決すべき問題が多い。 【0011】そこで、微細な(例えば、0.15 µ m以 下の) ホール径を持ち、コンタクトホールあるいは孤立 コンタクトホールからコンタクトホール列までが混在す るコンタクトホールパターンを、マスクを交換せずに、 高解像度(即ち、コンタクトホール列については位相シ フトマスクを用いたL&Sパターンと同等の解像度)で 露光可能な露光方法及び装置を提供することを本発明の 例示的目的とする。

### [0012]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本部例の一側面としての算光方法は、コンタクトホールのパターンと、当該パンマンよりも寸法が小さなパターンとが配列されてマスタを、前記コンタクトホールのパターンが新像され、且つ、前記寸法が小さなパターンの解像が側側されるように、複数種の光沢原列することにより前記マスクを投影光光系を介して被摩光体に投数板の原明が、例えば、遺布の輪帯原列とは真なる原明)を同時に又は順次利用して、披露光面の(レジスト の)関値を適当に選択することによって、現金後、所室 コンタクトホールパターンを披露光面に形分する。スク及びデバイス製造方法も本発明の別の側面を構成する。

【0013】前記マスク上のコンタクトホールの寸法は 前記被露光体に形成すべき本来のコンタクトホールの寸 法とは異なっていてもよい。前記複数種の光比光軸近停 に強度分布のビークを有する原明光と軸外に被度分布の ビークを有する原明光であってもよい。前記複数種の 対前記マスに大。の原明を行う光と小。の原明を行な う光であってもよい。前記複数種の光は前記所望のコン ククトホールのパターンの配列から生じる2つの回所光 が前記段能光学系の確面上に入れするような市の原明 光と前記2つの回所光を直線的に結んで表される瞳面上 の領域には団形光が入射しないような第2の原明光であってもよい。 【0014】前記第2の照明先は前記論面上で少なくとも一つの回折光が輸に入射する部分を含むように設定されてもよい、前記後数種の原明光はすがのであってもよい。前記である。前記コンタクトホールペラーンが市 松状に位相が0度と180度に設定された位相シフトマスクに構成してもよい、前記からなバターンとしての補助がターンを数種有し、当該複数種の補助バターンのうち前記所型のコンタクトホールのパターンに隣接する前記補助バターンの寸法を表りの前記補助バターンの対よを表りの前記補助がターンの対よと変のが対してもな、補助コマスを展明する複数種の光は、外径のσが0.9より大きい実質的に輪帯状の有効光筋を形成する光を有してもよい。

【0015】また、本発明の別の側面としての曙光方法は、コンタクトホールのパターンと、当該パターンより も寸法が小をがメターンとの開発されたマスを用い、 前記コンタクトホールのパターンが解像され且つ前記小 さなパターンの解像が刺刺されるように、中央部に非円 の暗い部分を有する有効光額を形成する光で前記マス クを照明することにより前記マスクを投影光学業を介し て被鷹光体に投影することを特徴とする。非円形の暗い 部分は、例えば、十字形状を作する。非円形の暗い 部分は、例えば、十字形状を作する。上述のマスク及び その製造方法と本発明の一個記を構成する。

【0016】前記小gの照明光は、gが0、3以下の円 形の有効光源を形成する光であってもよい。前記大σの 照明光は、十字に配置された4つの図形の有効光源を形 成してもよい。前記大σの照明光は、輪帯の有効光源を 形成してもよい。前記4つの図形の各照明光は等しいσ を有してもよい。前記大σの照明光は、照明光の中心位 置のσが0.6以上であってもよい。前記第1の照明光 は、十字に配置された4つの有効光源を形成してもよ い。前記マスクは位相シフトマスクを用い、前記第2の 照明光は、矩形、円形、又は略菱形の中抜けを有する矩 形の有効光源を有してもよい。前記マスクはバイナリー 又はハーフトーンマスクを用い、前記第2の照明光は、 十字に配置された4つの扇型の有効光源形状を有しても よい。前記マスクは位相シフトマスクを用い、前記有効 光源は様々な形状を有してもよい。前記有効光源はσが 0.9より大きい外径を有し、前記有効光源は円形の光 源の中央部に前記非円形の暗い部分を形成してもよい。 前記有効光源の前記外径はσが1より小さくてもよい。 前記被露光体と前記パターン像の前記投影光学系の光軸 方向に関する位置関係を変更しながら前記露光を複数回 行ってもよい。前記所望のコンタクトホールのパターン の複数と補助パターンの複数とが行と列を成すように2 次元的に配置してあってもよい。前記補助バターンの形 状は前記コンタクトホールのパターンと相似であっても EU.

【0017】本発明の一側面としての露光装置は、上述

の職光方法を行う輸光モードを有することを特徴とする。これらの職光裁遣と上述の職光方法の作用を奏することができる。 旧口核りを有する原則光学券を更に有し、前記開口核りは第1及び第2の光透過部と遊光部とを有し、前記第1の光透過部は前記第2のパターンの解しに新与し、前記第1及び第2の光透過部の両限比(0.06万里1.30であってもよい。開口核りを有する原明光学系を更に有し、前記開口核りは光透過節と可変を発展し、前記開口核りは光透過節と可変を表現し、前記開口核りは光透過節と可変を表現し、前記開口核りは光透過節と可変を表現していています。

【0018】本発明の一側面としての露光装置は、コンタクトホール列の縦横の軸に相当する十字に配置された 4つの図形からなる有効光線をもつ第10照明とそれ以 4の形状からなる有効光線をもつ第2の照明との照明光 量比を調整する手段をもつことを特徴とする。

【0019】本発明の更に別の側面としてのデバイス製造方法は、上途の露光装置を用いて前記検処理体を役影 露光するステップと、前記定接り選光された前記検処理体 に所定のプロセスを行うステップとを有する。上途の露 光装置の作用と関係の作用を奏するデバイス製造方法の 請求項は、中間及び最終結果物であるデバイスも自体にも その効力が及ぶ。また、かかるデバイスは、例えば、L SIやVLSIなどの半導体デップ、CCD、LCD、 総気センサー、連携破分、アたなどを含か、

【0021】本発明の別の側面としての購光方法は、コンタクトホールのバターンと当該バターンよりも寸法が 小さなバターとと当該バターンよりも寸法が ククトホールのバターンが解像できる第1の照明と該第1 の照明によって前記小さなバターンに関連して生じる偽 解像を抑削する第2の照明を行って投影業光を行うこと を特徴とする。

【0022】なお、本願でσと記載しているものは、投 影光学系の開口絞りの開口(鰡)の直径に対する照明用 絞りの開口像(有効光額)の如き対象の大きさや位置を 示す。 【0023】本発明の更なる目的又はその他の特徴は、 以下添付図面を参照して説明される好ましい実施例によって明らかにされるであろう。

## [0024]

【発明の実施の形態】以下、 統付図面を参照して本発明 の例示的な露光装置について説明する。ここで、 図1 は、 本発明の露光装置の破路プロック図である。 図1に 示すように、 露光装置は、 照明装置 100と、マスク2 00と、 投影光学系300と、 プレート400と、 ステージ450と、 結像位置調整変置500とを有する。

【0025】本実施形態の露光装置は、ステップアンドスキャン方式でマスク200に形成された回路ペターンをブレート400に露光する投影螺光装置であるが、本発明はステップアンドリビート方式その他の酸光方式を適用することができる。ここで、ステップアンドスキャンカ式は、マスクに対してウェへを連続的にスキャンしてマスクバターンをウェへのあるショットに露光すると、また、ステップアンド動して、次のショットの露光を、後ウェハをステップ移動して、次のショットの露光を「後ウェハをステップを動して、次のショットの需洗した。

【0026】照明装置100は転写用の回路パターンが 形成されたマスク200を照明し、光源部110と照明 光学系120とを有する。

【0027】光源部110は、光源としてのレーザー1 12と、ビーム整形系114とを含む。

【0028】レーザー、112は、波長約193nmのA F エキシマレーザー、波長約248nmのK F F エキシマレーザー、波長約157nmのF g エキシマレーザーなどのパルスレーザーからの光を使用することができる。レーザーの種数はエキシマレーザーが、例えば、放立に動作する2時では一般ではない。例えば、放立に動作する2時では一般ではなく、コヒーレンスに起因するスペックルはかなり低減する。さらにスペックルを低減するために光学系を直接的くは回転が上端的させてもよい。たた、光源部110に使用可能な光源はレーザー112に限定されるものではなく、フは地数の水銀ランプやキセノンランプなどのランプも使用面能である。

【0029】ビーム郵形系114は、例えば、複数のシ リンドリカルレンズを備えるビームエクスペング等を使 用することができ、レーザー112からの平行光の断面 形状の寸法の縦模比率を所望の値に変換する(例えば、 「個形状を長方形から正方形にするなど)ことによりビ ーム形状を所望のものに成形する。ビームル形系114 は、後述するオプティカルインテグレータ140を関明 するのに必要な大きさと発散角を持つ光束を形成する。 【0030】また、図1に江赤されていないが、光源綿 110は、コヒーレントなレーザー光東をインコヒーレント化するインコヒーレント化光学系を使用することが 好ましい、インコヒーレント化光学系は、例えば、公開 特許平成3年第215930号公様の図1に開示されて いるような、入射光東を光分階面で少なくとも2つの光 東を光学解材を介して他力の光東に対してレーザー光の コヒーレンス長以上の光路長差を与えてから分割面に再 誘導して他力の光東と重ね合わせて射出されるようにし た折り返し系を少なくとも一つ備える光学系を用いるこ とができる。

【0031】照明光学系120は、マスク200を照明する光学系であり、本実施形態では、集光光学系130 と、オプティカルインテグレータ140と、開口絞り150と、コンデンサーレン×160とを含む。原明光学系120は、輸上光、輸外光を問むず使用することができる。なお、本実施形態の限明光学系120は、プレート400上の影響板が可社と変更するためのマスキングブレードやスキャンブレードを有してもよい。本実施形態の照明光学系120は、複数のレンズ及び必要なミラカル系を積載している。

【0032】集光光学系130は、まず、必要な折り曲 げミラーやレンズ等を含み、それを通過した光東をオブ ティカルインテグレータ140に効率よく導入する。例 えば、集光光学系130は、ピーム成形系114の出射 面と後述するハエの目レンスとして構成されたオプティ カルインテグレータ140の入制面とが光学的に物体面 と瞳面(又は瞳面と像面)の関係(かかる関係を本出願 ではブーリエ要換の関係と呼ぶ場合がある)になるよう に配置されたコンデンサーレンズを含み、それを通過し た光東の主光線をオプティカルインテグレータ140の 中心及び周辺のどのレンズ素子142に対しても平行に 非論する。

【0033】集光光学系130は、マスク200への照 明光の露光量を照明毎に変更可能な露光量調整部132 を更に含む。露光量調整部132は、アフォーカル系の 各倍率を変えることにより入射光束のピーム断面形状を 変化させることができる。代替的に、露光量調整部13 2はズームレンズ等からなり、レンズを光軸方向に移動 させ角倍率を変えられるようにしてもよい。必要があれ ば、露光量調整部132は、入射光束をハーフミラーに より分割してセンサにより光量を検出してかかる検出結 果に基づいてレーザー112の出力及び/又は光学系の 一部を調整することができる。露光量調整部132は、 光学素子 (例えば、光量調整 (ND) フィルター) を入 れ替えたり、及び/又は、ズームレンズにより結像倍率 を変えたりすることにより、後述する開口絞り150の 中央部と周辺部との光量比を調整することもできる。震 光量調節部132は、前記所望のコンタクトホールのパ ターン及び/又は前記プレート400において求められ るコントラストに基づいて、露光量を調節することがで きる。本実施形態の露光量調整部132は、軸外に強度 分布を有する照明光(大o照明)の前記ピーク位置を調 節する機能も有する。

【0034】オプティカルインテグレータ140はマスク200に限明される限明光を均一化し、本実施形態では、入射光の角度分布を位限分布に変換して出射するハエの目レンズとして構成される。ハエの目レンズは、その入射面140aと附対面140bとがフーリエ変換の関係に維持されている。但し、後述するように、本発明が使用可能なオプティカルインテグレータ140はハエの日レンズに限定されるものではない。

【0035】ハエの目レンズ140は互いの焦点位置が それと異なるもう一方の面にあるレンズ (レンズ素子) 142を複数傾立べたものである。また、ハエの目レン ズを構成する各レンズ素子の附面形状は、各レンズ素子 のレンズ面が球面である場合、照明装置の照明領域と略 相似である方が照明光の利用効率が高い。これは、ハエ の目レンズの光入射面と照明領域が物体と像の関係(共 役関係)であるからである。

[0036]ハエの目レンズは、本実施形態ではマスク 200の形状に合わせて正力形断面のレンズ素子を多数 根み合わせて構成されているが、本発明は、断面円形、 長方形、六角形その他の断面形状を有するレンズ素子を 排除するものではない、ハエの目レンズの出射面140 b 又はその近傍に形成された複数の点光源(有効光源) からの各・策をコンデンサーレンズ160によりマスク 200に重要している。これにより、多数の点光源(有 効光源)によりマスク200全体が均一に原明される。 [0037]ハエの目レンズ140は栄生のよどに優棒

される場合もある。光学ロッドは、入射面で不均一であった限度分布を出射面で均一にし、ロッド軸と垂直な所面形状が限明領域とほぼ同一な縦横比を有する矩形断面を有する。なお、光学ロッドはロッド軸と垂直な所面形状にパワーがあると出射面での限度が均一にならないので、そのロッド軸に垂直な断面形状は直線のみで形成される多角形である。その他、ハエの目レンズ13のは、拡散作用をもった回折索子に震換されてもよい。

【0038】ボプティカルインテグレータ140の出替 1140トの直後には、形状及び径が固定された開口紋 り150分流けられている。本発明の側口紋り150 は、コンタクトホール210を解像するための十字斜入 財照明と、十字斜入射照明によって生じる偽軟像を抑動 する(即ち、偽解像パターンに対応する環が量は抑え (露光量の増加小)、所望のコンタクトホールパターン の露光量を増加する(原本気が加大)とうな照明と を利用してマスク200を照明するための関口形状を有 する。照日紋り150は投影光学系300の幅高320 生異分な/配置に対けられており、開口紋りの150の開 ロ形状は投影光学系300の瞳面320の有効光源形状に相当する。

【0039】本実施形態の何示的な一形態としての関ロ 飲り 150は、光輪付近にピークを有する照明光と軸外にピークを有する原明光と軸外にピークを有する原明光と軸外にピークを有する原明光をもれたした。このは、大器付き、光輪付は、光輪付近に一クを有する原明光をもたら寸間口絞りを用意して、そのうちの一方を先にマスク 200に契射して、そのうちの一方を先にマスク 200に突射して、その後、他方をマスク 200に突射する場合もむ。本発明の特徴の一つはマスク 200 次線に伴う諸問題を解決することであり、マスク 200 なり、100 に対射する場合もむ。本発明の特徴の一つはマスク 200 なり、カースク 200 のできまり、マスク 200 のできまり、100 では、100 では

【0040】光軸近傍にピークを有する原明光社のが 0、3以下であり、0次回好光と±1次回折光の干渉を もたらす。また、軸外にピークを有する原明光社のが 0.6以上であり、0次回好光と+1次又は-1次回げ たからなる二光束の干渉をもたらす。ここで、のは投影 光学系300のマスク200側の間口数(NA)に対す る照明光学系120のマスク200側のNAである。先 施近傍にピークを有する原明技社かの原明、海索の原明 と呼ばれる場合もある。軸外にピークを有する原明光は 大の原明、斜入射照明、変形照明などと呼ばれる場合も ある。

【0041】図2乃至図7を参照して、期口成り150 に適用可能な例示的な形状を説明する。ここで、図2乃 至図7は、間口故り150の例示的形状の郵除平面図で ある。図2は、5重塩期別用故りとして構成された四口 放り150Aの概略平面図である。開口故り150A は、中心に1つの円151と、 $\sigma$ =1以下の0度、90 度、180度及び270度(即ち、十字形状に)に配置 された4つの円152Aとを有する。開口故り150 は、円161及び152Aからなる透過率1の光透過部 と、透過率0の遮光部153Aとを有する。ここで、図 中の $\sigma$ =1の円は、投影光学系300可用1故り150 像の縁(円)に対象ける。他で、本願の各図面で示す なりの間口は、投影光学系の間口紋りの間口( $\sigma$ =1) 上に投影される49次点と含える。

照明光をもたらす。一方、円152Aは、転外にピーク を有する関重幅照明光をもたらす。好ましくは、各円1 52Aがもたらす照明光の。は等しい。開口絞り150 Aの円151及び152Aは同一の大きさを有する。 【0043】 転外にピークを有する照明は、。の大きな 照明、線外射照明、変形照明などと呼ばれる場合もあ り、様々な変形例を有する。例えば、4つの円152A は他の任意の図形に置換されても良い。

【0042】円151は光軸付近にピークを有する円形

【0045】また、開口絞り150は、図5に示す開口 飲り150Dを使用してもよい。開口絞り150Dは、 図重極の代わりに輸帯開口154Aを有している。ここ で、図5は、輪桿照明用絞りとして構成された開口絞り 150Dの概略平面図である。肌口絞り150Dは、円 151と輪帯154Aからな透過率10次道部と、 透過率0の遮光部153Dとを有するが、それらの機能 については開口絞り150Aと同一であるので詳しい鋭 則は省終する。

【0046】更に、開口絞り150は、図6及び図7に

示す際口絞り150E及び150Fを使用してもよい。 開口絞り150E及び150Fはσが1を部分的に超え た光透過部154B及び152Dを有する。本発明者は σが1を部分的に超えた照明光を利用するとプレート4 00に形成されるパターン像が明確になることを発見し た。ここで、図6及び図7は、輪帯照明用絞りとして構 成された開口絞り150E及び四重極照明用絞りとして 構成された開口絞り150Fの平面図である。開口絞り 150Eは、円151と $\sigma = 1$ を部分的に超えた輸帯 (又は矩形帯) 154Bからなる透過率1の光透過部 と、透過率0の遮光部153Eとを有し、開口絞り15 0 Fは、円151とσ=1を部分的に超えた矩形152 Dとからなる透過率1の光透過部と、透過率0の遮光部 153Fとを有するが、それらの機能については開口紋 り150Aと同一であるので詳しい説明は省略する。 【0047】また、本実施形態の別な例示的な一形態と しての開口絞り150は、マスク200によって生じる 回折光のうち2つの回折光が投影光学系300の瞳面3 20に入射するような照明光 (この照明光を便宜的に第 1の照明光とする。)と、投影光学系300の瞳面32 0 であって第1の照明光を邪魔しないような領域(瞳面 320上で2つの同折光位置を直線的に結んで表させる 領域を除く領域) に少なくとも一つの回折光が入射する ような照明光とを利用して(即ち、これらを順次投射す るか合成した状態で投射することによって)マスク20 0を照明するための開口形状を有する。このように、本 発明は、2つの回折光が投影光学系300の隙面320 に入射するような照明光をもたらす開口転りと、投影光学系300の隙面320であって且かかかる原明光を事 魔しないような領域にどれか一つの回折光が入射するような照明光をもたらす開口転りを用意して、そのうちの一方を先にマスク200に投射して、その後、他力をマスク200に投射する場合と含む。本条明の特徴の一つはマスク200に投射する場合と含む。本条明の特徴の一つはマスク200の交換法がよびによいまり、マスク200が交換されない限り、間口絞り150の交換は開度ではないからである。

【0048】2つの同折光が投影光学系300の輸面3 20に入射するような有効光器に対応する(第1の) 順 形光は、図り下にし後述される位相シフトマムク200 Aにおいては±1次回折光の二光束の干渉、図8に示し 後述する(パイナリー)マスク200においては0次回 が光と+1次回折光又に-1次回折光との三上束の干渉 をもたらす。一方、第1の照明光を邪魔しないような傾 域に少なくとも一つの回折光が瞳面320上に入射する ような有効流に対応する原形大は、第1の限明光に って生じるプレート400面上でコンタクトホール21 のに相当するコンタクトホールパターンの露光量を強調 する。

【0049】図21乃至図24を参照して、開口絞り1 50に適用可能な例示的な形状を説明する。ここで、図 21乃至図24は、開口絞り150の例示的形状の概略 平面図である。図21は、図9に示し後述される位相シ フトマスク200Aに適用されて、十字型の照明で中心 部が矩形の有効光源を有する変形照明用絞りとして構成 された開口絞り150Gの概略平面図である。開口絞り 150Gは、0度、90度、180度及び270度(即 ち、十字形状に) に配置されて半径方向に長手に形成さ れた4つの矩形155と、中心に1つの矩形156とを 有する。開口絞り150Gは、矩形155及び156か らなる透過率1の光透過部と、透過率0の遮光部153 Gとを有する。ここで、図中のσ=1の円は、投影光学 系300の開口絞り150を各照明絞り上に逆投影した。 ときの絞り150の開口の像の縁(円)に対応する。従 って、本願の各図面で示す絞りの開口は、投影光学系の 開口絞りの開口 (σ=1) 上に投影される有効光源と言 える。

【0050】短形155は、4つの矩形155のそれぞれにより斜入幹駅門が行われるように位置を設定することで、2つの回折光(土)た同折光)が投送光学系30の廰面320に入射する限明光をもたらし、プレート400面上で干砂桶を形成する。一方、矩形156は、火髪光学系30の廰面320であって且全形10根明光を邪魔しないような領域に少なくとも一つの回折光が入射する展明光をもたらし、3条種パターンを抑削しコンタの上ホールパターンを抑制しコンタの上ホールパターンを抑制しコンタの上ホールパターンを抑制しコンタの上ホールパターンを抑制しコンタの上ホールパターンを抑制しコンタの上ホールパターンを抑制しコンタの上ホールパターンを抑制して

【0051】投影光学系300の瞳面320であって且

つ第1の照明光を邪魔しないような領域に少なくとも一つの回折光が入射する照明は、様々な変形例を有する。 例えば、矩形156は他の任意の図形に置換されても良い。

【0052】例えば、矩形156は、図22に示す中央 に遮光部153H。を有する矩形156Aや図23に示 す円形157に置換されてもよい。ここで、図22及び 図23は、開口絞り150Gの変形例としての、開口絞 り150日及び1を示す機略平面図である。閉口絞り1 50Hは、上述した4つの矩形155と中央に遮光部1 53H。を有する矩形156Aからなる透過率1の光透 過部と、透過率0の遮光部153H,及び153H。と を有する。矩形156Aは、一つの回折光のみが瞳面3 20に入射する領域を厳密に画定するために、矩形15 6の中心部に略菱形の遮光部153H。を有する。開口 絞り150Iは、上述した4つの矩形155と円形15 7からなる透過率1の光透過部と、透過率0の遮光部1 53 I とを有する。開口絞り 150 I は、一つの回折光 のみが瞳面320に入射する領域を簡単な有効光源とす るため、矩形156に内接するような円形157形状を 有している。開口絞り150H及び150Iの機能は開 口絞り150Gと同一であるので、ここでは詳しい説明 は省略する。

【0053】また、図24は、図8に示し後述されるバ イナリーマスク200に適用されて、中心が非円形状で あるところの十字形状に遮光された有効光源分布を与え る変形照明用絞りとして構成された開口絞り150Jの 概略平面図である。図24Aにおいて開口絞り150J は、0度、90度、180度及び270度(即ち、十字 形状に) に配置されて半径方向と直交する方向に長手に 形成された4つの矩形158と、当該矩形158から4 5度傾いて0度、90度、180度及び270度(即 ち、十字形状に)に配置された扇型159とを有する。 開口絞り150Gは、矩形158及び扇型159からな る透過率1の光透過部と、透過率0の外周に位置する遮 光部153 」,及び中心に十字形状を有する遮光部15 3 J 2 とを有する。なお、ここでは光透過部を矩形15 8と扇形159とを独立して記載したが、通常これらは 連続する一つの光透過部として構成される。その一例と しての本発明に係る絞りの好ましい形態の一例が図24 Bに示してある。

【0064】矩形158は、4つの矩形158のそれぞ れが納入射照明を行うように位置を設定することで、2 つの回所光(0次回所光と+1次回研光又は-1次回所 光)が契絶光学系3000種面320に入射する有効光 30分布を有する照明光をもたらし、プレート400面上 で干渉線を形成する。一方、扇形159は、投影光学系 3000種面320であって且の第1の原明光を邪魔白 ないような無域に少なくとも一つの回所光が入射する有 ながよめな無なたりないまなたらし、偽解像メターン を抑制しコンタクトホールパターンを強調する。

【0055】以上説明した照明用間口絞り $150A\sim 1$ 50 Jは、 $\sigma = 1$ に達する有効光額を作り出していることに特徴があり、我々の検討によれば $\sigma > 0$ . 9の位置に有効光額の最も外側(機分)の部分があるのが好ましい。例えば図24 Bの絞りにおける有効光額は外側の円の直径が $\sigma = 0$ . 920 担当する大きさをもつ。この外側の円の直径は0. 9 $<\sigma < 1$ が好ましい。

【0056】複数種類の開口絞り150の中から所望の 閉口絞り150を選択するためには、閉口絞り150A 乃至150F及び150G乃至150 [を、例えば、図 示しない円盤状ターレットに配置して切り替えの際にタ ーレットを回転させればよい。なお、かかるターレット には光軸にピークを有する照明光のみを与える円形開口 を有する開口絞りや軸外にピークを有する照明光のみを 与える (図18に示すような) 開口絞りを搭載すること ができる。これにより、照明装置120は、まず、光軸 にピークを有する照明光及び軸外にピークを有する照明 光のうちの一方によりマスク200を照明し、その後、 他方によりマスク200を照明することができる。光軸 にピークを有する照明光と軸外にピークを有する照明光 とが合成された照明光において、上述の露光量調整部1 32は、それぞれの露光量比を変化させることができ **5.** 

【0057】また、両様に、かかるターレットには2つの回折光が投影光学系300の隙面320に入射するような照明光のを4を入る十年に配された4つの所形155以は矩形158が形成された関口を有する閉口絞りや、一つの回折光が入射するような照明光のみを与える中枢156以上が156

【0058】コンデンサーレンズ160はハエの目レンズ140から出た光をできるだけ多く集めて主光線が平行、すなわちテレセントリックになるようにマスク200をケーラー照明する。マスク200とハエの目レンズ1400付割前140bとはフーリエ変換の関係に配置されている。

【0059】露光装置は、必要があれば、照度ムラ制御 用の幅可変スリットや卍金中の露光領域制限用のマスキ ングブレード(絞り又はスリット)等を有する。マスキ ングブレードが設けられる場合にはマスキングブレード とハエの目レンズ140の出針而140とはフーリエ 変換の関係に配置され、マスク200面と光学的に略其 役な位置に設けられる。マスキングブレードの関口部を 透過した光東をマスク200の原明光として使用する。 マスキングブレードは関口幅を自動可変できる絞りであ り、後述するブレート400の (田フリットの) 転写 傾城を縦方向で変更可能にする。また、霧光振舞は、プ レート400の (1ショットのスキャン海、経験は、 シグブレードと類似した構造のスキャンブレードを更に 有してもよい。スキャンプレードも関口幅が自動可変で きる絞りであり、マスク200面と光学的にほぼ共役な 位置に設けられる。これにより露光を置け、これら二つ の可変ブレードを用いることによって露光を行うショットの寸法に合わせて転写領域の寸法を設定することがで きる。

【0060】マスク200は、例えば、石英製で、その上には転寄されるべき回路パターン(又は像)が形成さ、マスク200から発せられた回折光は投影光学系300を通りプレート400上に投影された。プレート400 は、被処理体でありレジストが途布されている。マスク200とプレート400と比光学的に共役の関係に配置される。本実施形態の露光差費はステップアンドスキャン方式の露光装置(即ち、スキャナー)であるため、マスク200とプレート400と上に転でする。な、ステッパアンドリピートカスの露光装置(即ち、ステッパー」)であれば、マスク200ピプレート4

00と参静止させた状態で響がを行う。
[0061] マスクステージは、マスク200を支持して図示しない移動機構に接続されている。マスクステージ及び投影光等第300は、例えば、床等に電震されてペースフレームにダンバ等を介して支持されるステージ機同定盤上に設けられる。マスクステージは、当業発昇知のいかなる構成をも適用できる。図示しない移動機計とリニアモータなどで構成され、XY方向にエスクステージを駆動することでマスク200を移動することができる。露光装置は、マスク200とブレート400を図ったない制御機能によって同切した状態で走来する。
[0062] 本発明の一側面としてのマスク200は、その上に2次元に配列されたコンタクトホールバターン

【0063】本発明のマスク200のパターン構成を説明するために、まず、所望のコンタクトホールのパタ を説明する。ここで、所望のコンタクトホールのパタ ーンを、例えば、図14に示すようなパターンとする。 ここで、図14は、所望のコンタクトホールのパターン を形成したパイナリーマスク20人の概略平面図であ 。パイナリーマスク20人は、透過率1の光透過能2

ンタクトホール径よりも大きくされている。

2 と透過率のの産光部2 4 A とから構成されて、各光透 適部2 2 の位相は等しい。コンタクトホール2 2 は、ホ ール経をP とすると横方向(X 方向)にピッチP x = 2 P で整列し、縦方向(Y 方向)にピッチP y = 4 P で整 列して、コンタクトホール2 2 を が、一路であっる。こ エで、コンタクトホール2 2 のボール格はかり デ系3 0 0 は K r F ( 接足 2 4 8 n m ) で N A を 0 . 6 0 とする。この場合、数式 1 に示す k , ファクターは 0 . 2 9 である。

【0064】図15は、開口絞り150が円形開口15 1のみを有する絞りを使用して(即ち、垂直入射する小 σ 照明を使用して)マスク20Aを照明した場合に後述 する投影光学系300の瞳面320上に現れる回折光の 分布を示す概略平面図である。 バイナリーマスク20A を小σ照明で垂直に照明すると、上述したように、0次 回折光と±1次回折光とが生じる。コンタクトホール2 2のホール径が微小であり、X方向にホール径Pの2倍 のピッチPxで整列しているため、図15のX方向には 0次回折光だけが瞳320上に入射して±1次回折光は 瞳320からはずれてしまい、被露光面(プレート40 0) 上にはパターンができない。一方、コンタクトホー ル22はY方向にホール谷Pの4倍のピッチPvで整列 しているため、このピッチPyに相当する±1次回折光 は瞳320に入射するが、ホール径Pに相当する回折光 は瞳320の外側にはみ出し、所望のパターンにはなら ない。照明光を軸外にピークを有する照明光として、回 折光を投影光学系の瞳の内側に入れることによりある程 度は解像することは可能であるが、それだけでは、ホー ル像の形状が悪く、焦点深度内での結像特性も悪い。

【0065】モンで、所望のコンタクトホール22と間 のホール径のダミーのコンタクトホール26を図1 に示す所望のコンタクトホール22に加えることによっ て、所望のコンタクトホール22のパターンとダミーの コンタクトホール26のパターンとが3次元的に配列さ れたコンタクトホールパターンを有するパイナリーマス ク20日を、図16に示すように、作成した。ここで、 図16はマスク20日の観解中面にある。パイナリー マスク20日はコンタクトホール22及び56からなる 透過率10光透過部と、透過率0の遮光部24日とを行 する。また、各光透過部の位相は全て等しく0度に設定 されている。

【0066】図17(a)は、関口紋り150に4つの 円形開口30を有する図18に示す十字(知識)原明 紋り15を使用して(即ち、斜めに入射する軸外にピー クを有する限明光を使用して)マスク201を原明した 場合に後述する投影光学系の0の範面30により る回折光の分布を説明するための販略平面図である。こ こで、図18は、十字(即重量)原明紋り30の概略平面図である。 面図である。数り30は、数り150人から中心引15 1が除去された絞りに相当し、4つの円152と同一の 4つの円32からなる透過率1の光透過部と、透過率0 の遊光部34とを有する。

【0067】図17 (a) 及び (b) は、垂直照明光を 十字照明光に変更すると図15に示す状態から図35に 示す状態に変化することを示している。これは、図15 において、例えば、右側(火方向)の+1次回折光が輸面320 の左側に+1次回折光が輸面320の右側に入射するこ とから理解されるであろう(図17 (a)に示す320 にに相当)、

【0068】バイナリーマスク20Bを小さな2の照明 北で垂直に照明すると、上述したように、0次回所光と 十1次又は-1次回所光とが空じる。4つの間ロ152 を介して4方向から各々斜入射することにより、瞳面3 20a分形式には0次回所光と+1次又は-1次回析光 とが入射し、図17(b)は、これが構成されて瞳面3 20の光速度分布が形成されることを示している。これ より、図18に示す機構なコンタクトホールパターン が、このままでは所望のコンタクトホールパターン が、このままでは所望のコンタクトホールパターン が、このままでは所望のコンタクトホールと2のパター

ンだけでなくダミーのコンタクトホール26のパターン

もプレート400に転写してしまうことが理解される。 【0069】以下、図8を参照して本実施形態のマスク 200を説明する。ここで、図8はマスク200の概略 平面図である。マスク200は、マスク20Bにおいて 所望のコンタクトホール22のみのホール径を拡大する ことによって構成されている。マスク200には、図8 に示すように、所望のコンタクトホール210のパター ンと、ダミーのコンタクトホール220のパターンとが 2次元的に配列されたコンタクトパターンが形成されて いる。マスク200は、コンタクトホール210及び2 20からなる透過率1の光透過部と、透過率0の遮光部 230とを有するパイナリーマスクである。また、各光 透過部の位相は全て等しく0度に設定されている。所望 のコンタクトホール210は、ダミーのコンタクトホー ル220よりもホール径が約25%大きいので露光量が 増加する.

【0070】また、本発明の一の形態は、上述した間口 飲り150(150 A乃至150 F)を利用してマスク 200 を労働付近にピークを有する照明光に基本の体化ピークを有する原明光とお合成された原明光によって露光を 行う。軸外にピークを有する照明光によって露光を 行う。軸外にピークを有する照明光によりマスク200 を照明するとコントラストが強調された原明砂にあるコンタクトホールパターンの強度分布をブレート400上 で得ることができる。光幅付近にピークを有する照明光 によりマスク200を照明すると所望のコンタクトホール ル22のパターンが強調された、周期性のないパターン の強度分布をブレート400上で得ることができまり、 な、本発明の列ルード410日に得ることができまります。 大条男の列ルの影像は、上述した開口線りできる60万0 至150 Jを利用してマスク200を、当該マスク20 Oによって生じる回折光のうち2つの回折光が投影光学系300の瞳面320に入射するような照明光 (この照明光を便宜的に第1の照明光とする。)と投影光学系300の瞳面320であって第1の照明光を源慮しないまな領域に少なくとも一つの回折光が入射するような照明光とが最近とならな照明光とが確立した。この回折光を瞳面320に入れることにより二光束の干渉縞をもたらし、コントラストが強調された周期性のあるコンタクトホールバターンの強度分布をブレート400上で得ることができる。一つの回折光を瞳面320上で第1の照明光光帯にないような領域に入れることによの第1の照明光光帯にないような領域に入れることによの第1の照明光光帯に入れることにより変化がより、

り、第1の照明光によって生じる偽解像パターンが抑制 されコンタクトホールパターンが強調される強度分布を プレート400上で得ることができる。

【0071】この結果、これ62つの原明光を合成する と共に、後述するプレート400レジストの関値を適当 に選択することによって、1回の露光で所望のコンタクトホール210のパターンをプレート400のレジスト に、高品質に(即も、所望のコンタクトホール210の 形状をそろえて、かつ、焦点深度内で変動しても結像性 能良く) 転至することができる。

【0072】マスク200は、図9に示すマスク200 Aに置換されてもよい。ここで、図9 (A) はマスク2 00Aの概略平面図であり、図9(B)はマスク200 Aの光透過部の位相状態を説明するための概略平面図で ある。マスク200Aは、図9 (A) に示すように、か つ、マスク200と同様に、所望のコンタクトホール2 10のパターンとダミーのコンタクトホール220のパ ターンとが2次元的に配列されたコンタクトホールパタ ーンが形成されている。しかし、マスク200Aは位相 シフトマスクである点でマスク200と相違する。即 ち、マスク200Aは、図9 (B) に示すように、コン タクトホールパターンが隣接するコンタクトホール24 0及び250が市松状に位相が0度と180度に設定さ れている。位相シフトマスクを使用すると、隣接する光 透過部を通過する0次回折光が打ち消されるので、±1 次回折光が結像に使用される。 ±1次回折光は光強度が 等しいので、0次回折光と+1次又は-1次回折光を使 用する場合に比べて、干渉縞として得られるパターンの コントラストは大きくなり、プレート400上に良好な バターンが得られることになる。

【0073】 佐相シフトマスク200 Aを使用した場合 の回折について図12を参照してより詳しく説明する ここで、図12は、佐相シフトマスク200 Aを関ロ较 り150 Aを使用して照明した場合に軸外にピークを有 する展明光によって瞳面320に現れる回折光の分布で あス

【0074】一方、十字垂直入射の場合には図12に示すように全ての回折光が瞳面320からはずれて結像し

ないが、照明光を十字科入射とすると各回折光の輸面3 20上の位置は矢印で示す方向にずれ、黒丸で示す位置 に移動する、瞳面320上の能方角2つの回射光の干渉 総による横線状の強度分布と、横方向2つの干渉縮によ る縦線状の強度分布がブレート400面上では重なり、 交点に所望のコンタクトホール210のパターンが形成 される。所望のコンタクトホール210のホール径を大 きくしてあるので、所望のコンタクトホールのみ強度が 大きく、レジストの関値をこの部分が像となるように設 定してやることにより、所望のパターンを得ることがで きる。

【0075】一方、光軸付近にピークを有する照明光は 所望のコンタクトホール形状を他の軸外のピークを持つ 照明と合わせて良くする効果を示す。

【0076】図12に示す状態は、当初45度の位置にあった回折光が1の位置に移動しているために解像度は (1/√2)となる。検音すれば、位相シフトマスク200Bと軸外にピークを有する原明光を組み合わせることにより、従来はL&Sパターンの解像線幅の「2倍までがコンタクトホールパターンの限身解像に近い解像度であったものが、L&Sパターンの解像線幅と同様の解像度を得られるようになっている。

【0077】また、コンタクトホールのピッチが小さい と位相シフトマスク200Aを用いて少・原明をした場合には、発修光学系300の輸面320上における回折 光は遙から外れてしまう。このように、コンタクトホー ルのピッチが小さいと回折光は、図25に示すように黒 アで示す1万至4の位置に回折され、このような条件の もとではバターンが形成されない。ここで、図25は、 図 図に示す位相シフトマスク200Aに小・原明したと ときの瞳面320上の回折光の位置と、斜入射原明をも ときの回折洗の移動する位置を示した模式図でもる。

【0078】そこで、これらの回折光が瞳に入るような 照明をする必要がある。例えば、2つの回折光2及び4 が図25に実線の矩形で示されるような瞳面320上の 領域に入射するようにするには、図26(a)で示され る有効光源面において暗い矩形として示される領域 a に 斜入射照明を設定すればよい。これにより、2'、4' で示される回折光は明るい矩形として示される領域bに それぞれ移動し、図25に実線で示す矩形領域に回折光 2及び4が入射して瞳に入射することになる。一つの矩 形で示される有効光源で2つの回折光が瞳に入射し、両 者の干渉によりプレート400面上に等ピッチの直線状 の干渉縞が形成される。このような矩形の有効光源領域 aを図26 (b) に示すように4つ組み合わせることに より、プレート400面上には縦と横の等ピッチ直線状 の干渉縞が形成され、光強度の重なった交点に強度が大 きい部分と小さい部分が2次元周期的に現れる。このと きの有効光源分布は図26 (c) に示すような半径方向 に長手を有する十字の矩形となる分布を有する。ここ

で、図26は有効光源分布を説明するための模式図である。

【0079】 依相シフトマスク200人のように、マス ク上のパターンとして所望の部分のみコンタクトホール のホール権の大きさを大きくしておけば、その部分のみ 周辺より強度が大きく、所望のコンタクトホールが形成 されることになる。しかしながら、十字科入料原则 り、2つの回形が始韓に入射するような原例)のままで はブレート400面上での露光量は図27に示す細い実 線で描かれた影響のようになり、所望怪護光量といく (レジストの影像がした数字では、所望パターンド、の間

(レジストの関値) においては、所望パターンP 1の間 に偽解像パターンP 2が生じてしまう。ここで、図27 は十字斜入射照明及び本発明の変形照明における露光量 及び当該離光量に対応するパターン400上での像を示 した図である。

【0080】そこで、偽解像を抑制するための方法を本 発明者が鋭意検討した結果、図28に示すように、瞳面 上で2つの回折光位置を直線的に結んで表される領域 c を除き、1つの回折光のみ瞳面320に入射するような 有効光源分布を加えることでパターン400上の偽解像 をなくすことができることを発見した。ここで、図28 は、瞳面320上の回折光の入射位置を示した模式図で ある。このような照明を行うためには、例えば、1つの 回折光2又は4が図28に黒色の扇型で示されるような 瞳面320に入射するようにすればよく、図29 (a) で示される有効光源面において暗い円形の領域aとして 示されるように照明を設定すればよい。これにより、 2'又は4'で示される回折光は明るい矩形として示さ れる領域bにそれぞれ移動し、図28に示す黒色の原型 を含む実線で示す矩形領域に回折光2又は4が入射する ので、回折光が瞳面320に入射することになる。この ような円形の有効光源領域 a を図29(b) に示すよう に4つ組み合わせることにより、このときの有効光源分 布は図29(c)に示すような円形の有効光源となる。 ここで、図29は有効光源分布を説明するための模式図

【0081】にのように、2つの回折光が輸に入射する 有効光額分布(図26(c)参照)と1つの回折光が輸 に入射する有効光額分布(図29(c)参照)を起し合 わせた図30に示されるような十字型の照明で中心部が 光部分布分光額を持つ変形照明となる。このような有効 光部分布を有する変形照明となる。このような有効 光部分布を有する変形照明となる。このような有効 光部分本での響光量は図27に示す太い実験で貼かれた数 輸のようになり、所望怪震光量レベル(レジストの関 値)において、マスク200人の所望のパターンに相当 する部分の震光量のみが増加され、偽解像パターンが消 失した所望パターンP3のみを得ることができる。ここ で、図301右が光源形状を示した図である。ここ で、図301右が光源形状を示した図である。

【0082】なお、1つの回折光のみ瞳面320に入射 するようにするためには、上述したように、例えば、1 つの回所光2又は4が図28に集色の展型で示されるような確而320に入射するように照明すればよく、図31(a)で示される有効光振順において時・原型の領域 aとして示される場合に振明を設定してもよい。これにより、27又は47で示される個形光は明おい原型・日本では、102では、

【0083】このように、2つの回折光が瞳に入射する 有効光源分布 (図26 (c) 参照) と1 つの回折光が暗 に入射する有効光源分布(図31(c)参照)を足し合 わせた図32に示されるような十字型の照明で中心部が 矩形で、かつ矩形の中心部が略菱形の中抜けの有効光源 を持つ変形照明となる。かかる有効光源によれば、1つ の回折光のみが瞳に入射する領域が厳密に画定されてお り、無駄な領域に光を入れないのでその分効率的であ る。ここで、図32は有効光源形状を示した図である。 【0084】また、1つの回折光のみ瞳面320に入射 するようにするためには、上述したように、例えば、1 つの回折光2又は4が図28に示される黒色の扇型に内 接する円内に入射するように照明するに足りるものであ り、図33 (a) で示される有効光源面において暗い円 形の領域aとして示されるように照明を設定してもよ い。これにより、2'又は4'で示される回折光は領域 aと重なる円形の領域bにそれぞれ移動し、図28に示 す黒色の扇型に内接する領域に回折光2叉は4が入射し て瞳面320に入射することになる。このような円形の 有効光源領域 a を図33 (b) に示すように4つ組み合 わせることにより、このときの有効光源分布は図33 (c) に示すような円形の有効光源となる。ここで、図 33は有効光源分布を説明するための模式図である。 【0085】このように、2つの回折光が瞳に入射する 有効光源分布(図26(c)参照)と1つの回折光が瞳 に入射する有効光源分布 (図33 (c) 参照) を足し合 わせた図34に示されるような十字型の照明で中心部が

【0086】図25万至図34を参照して位相シフトマスク20の回折光について説明したおきに、かかる変 形態明けた速した開口数91506万至1501を用いることで可能となることが理解されるが、かかる関口数り1506万至1501の形状や寸法などはこれらの回り150万平1501ではなどはこれらの回りが大め特性を考慮した上で決定されなければならないこ

円形の有効光源を持つ変形照明となる。かかる有効光源

によれば、一つの回折光のみが瞳に入射する領域を簡単

な有効光源形状として設定することができる。ここで、

図34は、有効光源形状を示した図である。

とは言うまでもない。

【0087】一方、コンタクトホールのピッチが小さい とマスク200 (又は透過率の異なるハーフトーンマス ク) を用いて小σ照明をした場合には、投影光学系30 0の瞳面320上における回折光は、0次回折光を除き 他の回折光は瞳外へ外れてしまう。図35に示すよう に、瞳中心を通る0次回折光10が生ずる。また、他の 回折次数の回折光は瞳面上において、位相シフトマスク とは異なる位置へ来る。すなわち、回折光11万至18 のようになる。よって、0次以外の回折光は図35のよ うに投影レンズの瞳の外へ出てしまい、このような条件 のもとではパターンが形成されない。ここで、図35 は、図9に示すバイナリーマスク200に小σ照明した ときの瞳面320上の回折光の位置と、斜入射照明をし たときの回折光の移動する位置を示した模式図である。 【0088】そこで、これらの回折光11万至18が瞳 に入るような照明をする必要がある。例えば、2つの回 折光10及び15を例にとって、かかる回折光が図35 に示す瞳面320の斜線領域に来るようにするには、図 36で示される有効光源面において、暗い矩形の領域 a で示されるように斜入射照明を設定する。10'及び1 5 で示される回折光はクロス及び斜線で示す矩形領域 b.及びb。にそれぞれ移動し、投影光学系300の瞳 両端に入射することになる。一つの矩形で示される有効 光源で2つの回折光が瞳に入射し、両者の干渉によりプ レート400面上に等ピッチの直線状の干渉縞が形成さ れる。同様に、2つの回折光10及び17においても1 0及び15で説明した斜入射照明を設定することができ る。このような矩形の有効光源領域を図37に示すよう に4つ組み合わせることにより、プレート400面上に は縦と横の等ビッチ直線状の干渉縞が形成され、光強度 の重なった交点に強度が大きい部分と小さい部分が2次 元周期的に現れる。このときの有効光源形状を図40 (a) に示すように、十字に配置された瞳の半径方向に 直行する方向に長手を有する4つの矩形となる。

【0089】マスク200上のコンタクトホール210 として所望の部分のみ大きさを大きくしてあるので、その部分の5周辺より強度が大きく、所望のコンタクトホールパターンが形成されることになる。しかしながら、単に十字型の斜入射照明をしただけではブレート400 単に十字型の斜入射照明をしただけではブレート400 市上のパターンには、図38(a)及び(b)に示すように偽解像パターンが生じてしまい、所望のコンタクトホールパターン以外にも不必要なパターンが生まれてしまう。ここで、図38比十字変形パターンで生まれてしまう。ここで、図38比十字の関ロなり及び大変影響の開口数りと、当該閉口数りに対して斜入射照明を行ったときのパターン400面上での解像パターンのシミュレーションを示した図である。

【0090】そこで、図35に示すように、瞳面320 上で2つの回折光位置を直線的に結んで表される領域 c を除き、少なくとも1つの回折光のみ瞳面320に入射 する有効性級分布を加える。この場合は一つの回折光としては0次光とするのが解入射角を小さくできるので都 合が良い。図39に有効光級分布の一例を示す。このような照明を行うためには、例えば、1つの回折光10' が有効光度値において時い扇型の領域 a として示される うらに照明を設定すればよい。これにより、10'で示される回折光は明るい隔壁として示される可能域をはでいるい隔壁として示される領域トにそれ ぞれ移動し、回折光が輸価390に入針することになる。このような条件に相当するものは合計すの存在となる。 に高図40(b)に示すような形の有効光変になる。

【0091】このように、照明素は、2つの同所先が確 に入射する有効光照分布(図40(a)参照)と、1つ の回折光が確に入射する有効光配分布(図40(b)参 順)を足し合わせた、図40(c)に示されるような中 央が十字状に抜けた有効光源を持つ変形照明を行うさ ができる。このような有効光源を持つ変形照明を行うことできる。とのような有効光源を持つでは、図38(c)に 行うことで、プレート400回上では、図38(c)に 示すように偽解像が消滅して所望のパターンのみを得ら れることが理解される。

[0092] 図35万華図40を参照して説明したように、かかる変形照明は上述した開口設り150月を用いるとそ可能となることが理解されるが、かかる関口紋り150月の形状や寸法などはこれらの回折光の特性を考慮した上で決定されなければならないことは言うまでもない。中抜けとなる十字の最適な長さはバターンのピッチにより異なり、照明系の中央が十字状と抜けた部分の十字の長事方向はバターンから生じた±1次回折光が確に入着しない大きさを持つ変形照明系であることが好ましい。

【0093】また、マスク200は、図10に示すマス ク200Bに置換されてもよい。ここで、図10はマス ク200Bの概略平面図である。マスク200Bは、光 透過部の全ての位相は等しいバイナリーマスクである が、所望のコンタクトホール210の間りにあるダミー の (×印が付された) コンタクトホール260は、それ 以外のダミーのコンタクト220よりもホール径が小さ く設定されている点でマスク200と相違する。コンタ クトホール260のホール径を小さくすることによって 所望のコンタクトホール210のパターンをダミーのコ ンタクトホール220からより強調することができる。 なお、マスク200Aのようにマスク200Bを位相シ フトマスクとして構成してよいことはいうまでもない。 【0094】投影光学系300は、マスク200に形成 されたコンタクトホールパターンを経た回折光をプレー ト400上に結像するための開口絞り320を有する。 投影光学系300は、複数のレンズ素子のみからなる光 学系、複数のレンズ素子と少なくとも一枚の凹面鏡とを 有する光学系 (カタディオプトリック光学系) 、複数の レンズ素子と少なくとも一枚のキノフォームなどの回折 光学素子とを有する光学系、全ミラー型の光学系等を使 用することができる。色収差の補正が必要な場合には、 互いに分散値 (アッベ値) の異なるガラス材からなる後 級のレンズ素子を使用したり、回所光学素子をレンズ素 子と遊方向の分散が生じるように構成したりする。上述 したように、投影光学系300の瞳面320に形成され る有効光線の形状は図2万至図7に示す形状と同様であ る。

【0095】プレート400は、本実施形態ではウェハであるが、総晶基板その他の核処理体を広く含む。プレート400にはフォトレジスト砂強のされている。フォトレジスト酸布工程は、前処理と、密着性向上剤酸布処理と、フォトレジスト酸布処理と、フォトレジストを加速した。フォトレジストを加速した。フォトレジストと下地との密着性を高めるための表面改質(即ち、界面活性剤盤布による線水性化)、処理であり、HMDS(Hexamethyl)は「1」disilazancy(が成り、Manamethyl)に対している。プリペークはペーキング(残成)工程であるが現像後のそれよりもソフトであり、溶剤を除去する。

【0096】プレート400はウェハステージ450に 支持される。ステージ450は、当業界で周知のいかな 結構成をも適用することができるので、ここでは難しい 構造及び動作の設明は省階する。例えば、ステージ450はリニアモータを利用してXY方向にプレート400 た移動する。マスク200とプレート400は、例えば、同期して走査され、図示しないマスクステージとウェハステージ450の位置は、例えば、レーザー干渉計などにより監視され、例えば、グンパを介して床等の上に支持されるステージを登上に設けられ、マスクステージ及び投影光学系300は、例えば、鎖微定盤は床等に裁置されたペースフレーム上にダンバ等を介して支持される図示しない娘简定盤とに設けられる。

【0097】結像位置調節装置500は、ステージ450に接続されてステージ450と共にブレート400を 地点深度の範囲内で図1にホースプ向に移動させ、プレート400を結像位置を調節する。 露光装硬は、ス方向 において異なる位置に配置されたブレート400に対して て露光を検取の行うことにより、焦点度硬に入まする 像性能のばらつきをなくすことができる。結像位置調節 装置500は、2方向に仰むる図示しないラックと、ス テージ450に接続されてラック上を移動では図示しない ないピニオンと、ピニオンを回転させる手段など、当業 界で周知のいかなる技術をも適用することができるの で、ここでは差しい説明は密する。

【0098】 露光において、レーザー112から発せられた光東は、ビーム成形系114によりそのビーム形状 が所望のものに成形された後で、照明光学系120に入 射する。集光光学系130は、それを通過した光東をオ プティカルインテグレーク140に効率よく導入する。 その際、整光量調節部132が原明光の離光患を調路す る。オプティカルインテクレータ140は照明光を均一 化し、開口終り150は、光軸付近にピークを有する照明 明光と軸外にピークを有する照明光とか合成された照明 光を形成する。かかる原明光はコンデンザーレンズ16 の全介してマスク200を放棄な原明条件に限明する。

【0099】マスク200には、所望のコンタクトホール210のパターンと、ダミーのコンタクトホール22 0のパターンとが2次元的に配列されたコンタクトパターンが形成されている。所望のコンタクトホール210 はダミーのコンタクトホール220よりもホール径が大きくされているので露半量が増加する。

【0100】マスク200を適高した光東は接股光学系300の結像作用によって、ブレート400上に所定的 幸で縮小段形をおれる。ステップアンドスキャン方式の露 光装屋であれば、光瀬部110と投影光学系300は国 定して、マスク200ビプレート400の同期 定重して、マスク200ビプレート400の周界を重してショットを体を露光する。更に、ブレート400のステージ450をステップして、次のショットに移り、ブレート400上に多数のショットを露光転写する。なお、露光装置がステップアンドリピート方式でみれば、マスク200ビプレート400を静止させた状態で露光を行る。

【0101】 軸外にピークを有する照明光はマスク20 0を照明してコントラストが強調された周期性のあるコ ンタクトホールパターンの強度分布をプレート400上 に形成する。光軸付近にピークを有する照明光はマスク 200を照明して所望のコンタクトホール210のパタ ーンが強調された、周期性のないパターンの強度分布を プレート400上に形成する。この結果、プレート40 0のレジストの閾値を適当に選択することによって所望 のコンタクトホール210のパターンをプレート400 上に形成することができる。これにより、露光装置はレ ジストへのパターン転写を高精度に行って高品位なデバ イス(半導体素子、LCD素子、撮像素子(CCDな ど)、薄膜磁気ヘッドなど)を提供することができる。 【0102】次に、図19及び図20を参照して、上述 の露光装置を利用したデバイスの製造方法の実施例を説 明する。図19は、デバイス (ICやLSIなどの半導 体チップ、LCD、CCD等)の製造を説明するための フローチャートである。ここでは、半導体チップの製造 を例に説明する。ステップ1 (回路設計) ではデバイス の回路設計を行う。ステップ2 (マスク製作) では、設 計した回路パターンを形成したマスクを製作する。ステ ップ3 (ウェハ製造) ではシリコンなどの材料を用いて ウェハを製造する。ステップ4 (ウェハプロセス) は前 工程と呼ばれ、マスクとウェハを用いて本発明のリソグ ラフィ技術によってウェハ上に実際の回路を形成する。 ステップ5 (組み立て) は後丁程と呼ばれ、ステップ4 によって作成されたウェハを用いて半導体チップ化する 工程であり、アッセンプリ工程(ダイシング、ボンディ ング)、パッケージング工程(ゲップ封入)等の工程を 含む。ステップ6(検金)では、ステップ5で作成され た半導体デバイスの動作確認テスト、耐外性テストなど の検査を行う。こうした工程を経て半導体デバイスが完 成し、これが出行 (ステップ\*) される。

【0103】図20は、ステップ4のウェハプロセスの 詳細なフローチャートである。ステップ11 (酸化) で はウェハの支面を酸化させる。ステップ12 (CVD) では、ウェハの支面に絶縁機を形成する。ステップ13 (電極形度) では、ウェハに電極を塞着などによって 形成する。ステップ14 (イオン打ち込み) ではウェハにイオンを打ち込む。ステップ15 (レジスト処理) で はウェルに感光滑を整命する。ステップ16 (郷光) で は、 驚光装置によってマスクの回路パターンをウェハに 魔光方。ステップ17 (頻像) では、 購光したウェハ を現像する。ステップ18 (エッチング) では、 現像し たレジスト機能) 大き間 りまった。ステップ19 (な エンスト制能) では、エッチングが済んで不乗12なったレ ジストを取り除く。これらのステップを繰り返し行うことによってウェハ上に多重に回路パターンが形成され る。

【0 1 0 4】この時の魔光結果を図 11に示す。同図は、結像位置調節装置 5 0 0によってプレート4 0 0元 動力向止気点程度の範囲力で -0 4  $\mu$  m +v -0 4  $\mu$  m まで移動させて露光した場合の結像特性を示す。所 望のコンタクトホール 2 1 0 が焦点からの距離 -0 2  $\mu$  m -v -0 2  $\mu$  m -0 領域で良好に得られていることが 理解されるであるう。

(実施例2) 実施例2では図りに示す位相シアトマスク 200Aを使用した。その他の点(即ち、露光装置の構 成、照明条件及び露光量) については実施例1と同様に した。このときの結果を図13に示す。バイナリーマス ク200と性較して若干の改善が見られることが理解さ れるであろう。

(実施例3)実施例3では、図10に示すマスク200

Bを使用した以外は、実施例1又は実施例2と同様であった。本実施例では、所望のコンタクトホール210に 隣接するダミーのコンタクトホール260のホール径は 残りのダミーのコンタクトホール230よりも約20 n mだけ(従って、約100 n mにり 小さくした。所望の コンタクトホール210のパターン間のダミーパケーン 強度を抑えることにより、震光量裕度の改善が認められ た。所望のコンタクトホール210に隣接するダミーの コンタクトホール260のホール径を自動的に小さくす ることにより影像性能の向上にかなりの効果があるが、 更に、近接するホールの数と距離により最適化しても良い。

(実施例4) 実施例4では、結像位置調節装配500を かして霧光時に図1に示す2万向に結像位置を変化させ ながら速速線光した。霧光光度回の構成、マスク配列等は 実施例1乃至3と基本的に同様である。本実施例では、 露光中にウェハステージ450を2万向に参動させ、後 数回霧光を伸びますととなって、焦点位置からの異な る距離で多重震光を行った。このような多重震光によ り、焦点環境の範囲内での異なる位置における結像特性 の改善が駆められた。

(実施例5)実施例5では図9に示す位相シフトマスク 200Aと、レーザー112にKrFエキシマレーザー (波長248nm) と、NAO、60の投影光学系30 0とを露光装置に使用した。マスク200では、所望の コンタクトホール210のホール径を150nmとし、 ダミーコンタクトホール220のホール径120nmよ りも30nmだけ大きくした。また、開口絞り150に は、図2に示す開口絞り150Gを使用した2つの回折 光が投影光学系400の瞳面上に入射するように設定し た(即ち、4つの矩形155によりもたらされる)照明 光、瞳面320であって上記の照明光を邪魔しないよう な領域(瞳面320上で2つの回折光位置を直線的に結 んで表させる領域を除く領域、即ち、矩形156によっ てもたらされる) 照明光とした。また、露光量調整部1 3 2によって前者の照明光と後者の照明光との確度比は 0. 9対1に設定した。

【0 1 0 5】この時の驚光結果を図 4 1 に示す。同図 は、結像位置調節装置 5 0 0 によってプレート 4 0 0 2 転前内に焦点深度の範囲内で − 0 . 4 μ m ~ − 0 . 4 μ m まで移動させて露光した場合の結像特性を示す。所 望のコンタクトホール 2 1 0 が焦点からの距離 − 0 . 2 μ m ~ + 0 . 2 μ m の領域で良好に得られていることが 理解されるであるう。

(実施例6) 実施例6では図8に示すバイナリーマスク 200と、関ロ紋り150Jを使用した。その他の点 (即5、繋光装置の構成、限別条件及び繋光盤) につい ては実施例1と同様にした。このときの結果を図42に 示す。実施例5と同様、所望のコンタクトホール210 が焦点からの原準の、2 mの領域で 良好に得られていることが理解されるであろう。

(実施例で) 実施例では、図10に示すマス200 Bを使用した以外は、実施例5フは実施例6と同様であった。本実施例では、所望のコンタクトホール210に 隣接するダミーのコンタクトホール230よりも約20 n 加だけ(従って、約100 n mに)小さくした。所望の コンタクトホール210のパターン間のダミーパターン 塊度を削えることにより、廣光量裕度の改善が認められた。所望のコンタクトホール210に保険をする。 コンタクトホール250のボールを210に保険をするゲミーの コンタクトホール260のホール径を自動的に小さくすることにより結像性能の向上にかなりの効果があるが、 更に、近接するホールの数と影雕により最適化しても良い。

(実施例8) 実施例8では、結像位置調整装置500を 介して繋光時に図1に示す2方向に結像位置を変化させ ながら運搬販光した。露光速置の構成、マスク配列等は 実施例6万至7と基本的に同様である。本実施例では、 霧光中にヴェハステージ450を2方向に移動させ、 数回属光を総列返すことによって、無点位置からの異な る距離で多重露光を行った。このような多重露光によ り、無流限度の範囲内での異なる位置における結像特性 の改音が認められた。

 ${f I}$  0 6 ] 本発明によれば、最小線幅が 0.0 8 万至 0.1 5  ${f j}$   ${f m}$   ${f m}$   ${f E}$   ${f N}$   ${f N}$   ${f E}$   ${f E}$   ${f N}$   ${f N}$   ${f E}$   ${f N}$   ${f N}$ 

【0107】以下、照明光学系の開口絞りにおける、所望のバターンの解像に寄与する第1の光透過節と、所望のバターンの光強度分布を高める第2の光透過節との間の関ロ面積化について説明する。

【0108】 - 例として、開口絞り150 J に着目する。図24 B に示す関口絞り150 J は、図43 に示す ように、機能的に2つのサブ紋り150 J 、 及び150 J 、 2 に分けられる。図43 A はサブ紋り150 J 、 の平面図を示し、図43 B はサブ紋り150 J 。 ②平面図を示す。関の158 A は第1の光透過部に相当し、閉口159 A は第1の光透過部に相当する。

【0109】関ロ158Aは、効果的に0次回形光と+ 1次又は-1次回所光が投影光学系300の瞳に入射す ることを背脊し、従って敷細パケーンの解像に寄与す る。一方、開口159Aは、0次回折光が瞳に入射する ことを背容するが、+1次又は-1次回所光のいずれも 能に針射することを許容しない。開口159Aは、一の 回折光のみが瞳に入射することを許容するので所望のバ ターンは形成されない。

【0110】関44は、シミュレーションの結果を示している。特に、図44Aは、サブ紋9150 $_1$ 。を図8 に示すマスク200と組み合わせており、所望のコンタクトホールは110nmで、1110nmで、カーンギャンでは110nmに設定されている。下のパターンは、2つの光東の干渉の結果得られ、所望のコンタクトホールパターン210と好ミーのコンタクトホールパターン220が得られる。一方、図44Bは、サブ紋9150 $_2$ を図8にディアスク200と組み合わせており、所望のコンタクトホールは110nmで、一つブナは110nmに設定されている。下のパターンは、一の回折光から得られた。図44Bは、所望のコンタクトホールパターン210の輪郭を強調しているが、所望のコンタクトホールパターン210の輪郭を強調しているが、所望のコンタクトホールパターン2100輪郭を強調しているが、所望のコンタクトホールパターン2100輪郭を強調しているが、所望のコンタクトホールパターン2100輪郭を強調しているが、所望のコンタクトホールパターン2100輪郭を強調しているが、所望のコンタクトホールパターン2100輪郭を強調しているが、所望のコンタクトホールパターン2100輪郭を強調しているが、所望のコンタクトホールパターン210克輪とているた

V.。
【0111】サブ紋り150J,及び150Jgの組み合わせ、即ち、図24Bに示す絞り150Jは、所塑のコンタクトホールパターン210のみを成功欄に解像している。図45は、サブ紋り150Jがマスク200と組み合わされた場合のパターンを示しており、a=0.7、b=0.5及び最大々は0.92である。図45は、ダミーのコンタクトホールパターン220のない所望のコンタクトホールパターン210を明示している。

【0112】本発明者らの検討によれば、第1及び第2 の光透過部の開口面積が大きすぎる場合は所望のパター ンを解像できず、第1及び第2の光透過部の開口面積が 小さすぎる場合は所望のパターンに加えて望ましくない パターンの解像をもたらす。

(実施例9) 図8を参照して、投影露光装置は波長24 8 nm、開口数0, 73を有する。所望のコンタクトホ ールパターン210は、プレート400に換算される と、横方向に間隔120nm、縦方向に間隔360nm を有する。各コンタクトホール210は、120nm× 120nmの大きさを有する。プレート400に換算さ れると、これは横方向に周期240 nm、縦方向に周期 480 nmであることを意味する。ダミーコンタクトホ ールパターン220は、プレート400に換算される と、縦方向及び横方向それぞれに周期240nmを有す る。各ダミーホール220は、90nm×90nmの大 きさを有する。ダミーコンタクトホールパターン220 は、所望のパターン210の外側に3個広がっている。 本実施例は、開口絞り150 Tを使用しており、a= 0. 6、b=0. 5及び最大のは0. 92である。図4 6 Aに示すように良好な実験結果が得られた。

【0113】別の実験も図8に示すマスク200を使用 する。プレート400に換算されると、所望のコンタク トホールバターン210は、横方向に周期220nm、 縦方向に周期440nmを有する。各コンタクトホール 210は、110nm×110nmの大きさを有する。 ダミーコンタクトホールバターン220は、ブレート400に機算されると、縦方向及び横方向それぞれに周期 220nmを有する。各ダミーホール220は、90nm×90nmの大きさを有する。本実施例は、開口絞り150Jを使用しており、a=0.7、b=0.5及び 最大 σ は0.92である。図46Bにデオように良好な実験結果が得られた。開口158Aと159Aの面積比は、図24Bにおいて0.20である。

【0114】更に別の実験も図8に示すマスク200を 使用する。プレート400に換算されると、所望のコン タクトホールパターン210は、横方向に周期200n m、縦方向に周期400nmを有する。各コンタクトホ ール210は、100nm×100nmの大きさを有す る。ダミーコンタクトホールパターン220は、プレー ト400に換算されると、縦方向及び横方向それぞれに 周期200nmを有する。各ダミーホール220は、8 0nm×80nmの大きさを有する。本実施例は、図2 1に示す開口絞り150Gを使用しており、a=0. 8、b=0,6及び最大σは0,92である。図46C に示すように良好な実験結果が得られた。開口155と 156の面積比は、図21において約0,06である。 【0115】本実施例では、所望のコンタクトホール2 10の形状と大きさは膿筋されている。即ち、孤立コン タクトホール210の大きさは比較的大きくされてい る。さもないとその光確度は小さくなる。

【0 1 1 6 】様々なパターンを調素した結果、本発明者 等は遮光環域の大きさをパターンによって可愛にすることが有効であることを発見した。 図 2 4 Bにおける間口 絞り 1 5 0 月は、a = 0 . 8、b = 0 . 4 及び最大っが 0 . 9 0 であると間口 1 5 8 A 及び 1 5 9 A の面積比は 約1 . 3 0 である。a = 0 . 8、b = 0 . 6 及び最大 o が 0 . 9 2 であると同口 1 5 8 A 及び 1 5 9 A の面積比 は約0 . 0 6 である。 絞り 1 5 0 A 乃至 1 5 0 C に対し ては比は約0 . 2 5 である。

【0117】この面積比の結果は、ハーフトーンマスク や図47に示す較9150K、150L及び150Mに も適用される。これらも故9150K、150L及び1 50Mは異なる縦横方向の周期を有し、180°回転対 象である。

(実施例10) 実施例9ではパイナリーマスクを使用するが、本実施例は図9に示す位相シフトマスク200 を使用する、投影響業と競性は表足248nm、間口数0.73を有する。所望のコンタクトホールパターン210は、プレート406比換算されると、機方向に周期200nm級方向に周期400nm×100nmの大きさを有する。ダミーコンタクトホールパターン220は、プレート400比換算されると、縦方向及び横方向とないまでは、プレート400比換算されると、縦方向及び横方向とないに、プレート400比換算されると、縦方向及び横方向とないに、30nm×80nmの大きさを有する。各ダミーホール220は、80nm×80nmの大きさを有する。本実施

何は、図21の開口紋り150Gを使用しており、a= 0.2, b=0・1及び最大のは0・92である。図4 6私に示すように良好な実験結果が得られた。開口15 5と156の面積比は、図21において約0・28であ る。その他の条件は実施例9におけるぞれらと同じであ ス

【0.118】一般に、殆どの位相シフトマスクに対して  $a \le 0.3$ 、 $b \le 0.2$  である。最大 $\sigma$ は0.9万至 1.0 の範囲内である時、第1及び第2の光透過部間の 開口面離比は0.13 万至0.75 である。

【0119】所望のコンタクトホールバターンを解像するためには、実練何多及び10からは、約0.06万至約0.13が、照明光学系の間口絞りの所望のパターンの解像に著ちする第10大造造節と、所望のパターンの解像に著ちる能の3年20光透過節と、所望のパターンの解像に著ちるための第20光透過節との間の電音な開口面積化であることが分かる。上記の様々な関口絞りにおいて、面積比が容易に制御可能になるために選光解域を可変にすることが好ましい。

【0120】以下、所望及びダミーのコンタクトホール 間のホール径の関係について説明する。ダミーコンタク トホールのホール径が大きすぎるか、所望のコンタクト ホールに近すぎると、ダミーのコンタクトホールパター ンが不本意にも解像してしまう。一方、ダミーのコンタ クトホールのホール径が小さすぎると、ダミーのパター ンが所望のパターンに与える周期性が失われてしまう。 ダミーコンタクトホールのホール径がより大きければ大 きいほど、光利用効率とそれによるスループットが改善 されることは、一般には正しい。従って、所望及びダミ ーのコンタクトホールのホール径の関係は重要である。 (実施例11)図8を参照して、投影露光装置は波長2 48 nm、開口数 0. 7 3を有する。所望のコンタクト ホールパターン210は、プレート400に換算される と、横方向に間隔120mm、縦方向に間隔360mm を有する。各コンタクトホール210は、120nm× 120nmの大きさを有する。プレート400に換算さ れると、これは横方向に周期240 nm、縦方向に周期 480 nmであることを意味する。ダミーコンタクトホ ールパターン220は、プレート400に換算される と、縦方向及び横方向それぞれに周期240nmを有す る。各ダミーホール220は、コンタクトホール210 の大きさの75%に相当する、90nm×90nmの大 きさを有する。ダミーコンタクトホールパターン220 は、所望のパターン210の外側に3個広がっている。 本実施例は、開口絞り150 [を使用しており、a= 0. 6、b=0. 5及び最大σは0. 92である。図4 9 Aに示すように良好な実験結果が得られた。本実験 は、ダミーコンタクトホールの大きさを70nm乃至1 00nmで変化させ(これはコンタクトホール210の 大きさの約58%乃至約83%に相当する)。 所望のコ ンタクトホールパターン210の良好な解像を確認し

た。

【0121】別の実験も図8に示すマスク200を使用 する。プレート400に換算されると、所望のコンタク トホールパターン210は、横方向に周期220nm、 縦方向に周期440nmを有する。各コンタクトホール 210は、110nm×110nmの大きさを有する。 ダミーコンタクトホールパターン220は プレート4 00に換算されると、縦方向及び横方向それぞれに周期 220nmを有する。各ダミーホール220は、コンタ クトホール210の大きさの約82%に相当する、90 nm×90nmの大きさを有する。本実施例は、閉口絞 り150Jを使用しており、図24Bにおいてa = 0. 7. b=0. 5及び最大σは0. 92である。図49B に示すように良好な実験結果が得られた。本実験は、ダ ミーコンタクトホールの大きさを70ヵm乃至90ヵm で変化させ(これはコンタクトホール210の大きさの 約64%乃至約82%に相当する)、所望のコンタクト ホールパターン210の良好な解像を確認した。

【0122】更に別の実験も図8に示すマスク200を 使用する。プレート400に換算されると、所望のコン タクトホールパターン210は、横方向に周期200n m、縦方向に周期400nmを有する。各コンタクトホ ール210は、100nm×100nmの大きさを有す ダミーコンタクトホールパターン220は、プレー ト400に換算されると、縦方向及び横方向それぞれに 周期200nmを有する。各ダミーホール220は、コ ンタクトホール210の大きさの80%に相当する80 nm×80nmの大きさを有する。本実施例は、図24 Bに示す開口絞り150Jを使用しており、a=0. 8、b=0.6及び最大σは0.92である。図49C に示すように良好な実験結果が得られた。本実験は、ダ ミーコンタクトホールの大きさを70mm乃至90mm で変化させ(これはコンタクトホール210の大きさの 70%乃至90%に相当する)、所望のコンタクトホー ルパターン210の良好な解像を確認した。

【0123】本実施例では、所望のコンタクトホール2 10の形状と大きさは前節されている。即ち、孤立コン タクトホール210の大きさは比較的大きくされてい る。さもないとその光強度は小さくなる。

【0124】様々なパターンを調査した結果、本発明者 等はダミーコンタクトホールが所望のコンタクトホール のホール径の約55%乃至約90%を有することが好ま しいことを発見した。この割合の結果は、ハーフトーン マスクや位相シフトマスクにも適用される。

【0125】以上、本発明の好ましい実施例を説明した が、本発明はこれらに限定されずにその趣旨の範囲内で 様々な変形や変更が可能である。

#### [0126]

【発明の効果】本発明のマスク、露光方法及び装置によれば、微細な(例えば、0.15 μ m以下の)ホール径

を持ち、孤立コンタクトホールからコンタクトホール列 までが混在するコンタクトホールパターンを一度に高解 像度で露光することができる。また、かかる露光方法及 び装置を使用したデバイス製造方法は高品位なデバイス を製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の露光装置の紙路プロック図である。 【図2】 図1に示す露光装置の開口絞りの例示的形状の概略平面図である。

【図3】 図1に示す開口絞りの別の例示的形状の概略 平面図である。

【図4】 図1に示す閉口絞りの更に別の例示的形状の 概略平面図である。

【図5】 図1に示す第口絞りの更に別の例示的形状の 概略平面図である。

【図6】 図1に示す開口絞りの更に別の例示的形状の 概略平面図である。

【図7】 図1に示す関口絞りの更に別の例示的形状の 概略平面図である。

【図8】 図1に示す露光装置のマスクの概略平面図である。

【図9】 図8に示すマスクの変形例の概略図である。 【図10】 図8に示すマスクの別の変形例の概略平面 図である。

【図11】 実施例1の露光結果としてプレートに転写されたパターンである。

【図12】 図11に示ナマスクを図2に示す閉口絞り で照明した場合に軸外にピークを有する照明光によって 投影光学系の瞳面に現れる回折光の分布を示す概略平面 図である。

【図13】 実施例2の酵光結果としてプレートに転写 されたパターンである。

【図14】 所望のコンタクトホールのパターンを形成 したパイナリーマスクの平面図である。

【図15】 図14に示すマスクを光輪付近にピークを 有する照明光で照明した場合に露光装置の投影光学系の 籐面上に現れる回桁光の分布を示す概略平面図である。

【図16】 図14に示すパターンとダミーのコントラストパターンとを2次元的に配列したコンタクトホールパターンを有するマスクの概略平面図である。

【図17】 十字(四重極)照明光で図14に示すマスクを照明した場合に露光装置の投影光学系の瞳面上に現れる回折光の分布を説明するための概略図である。

【図18】 図16に示すマスクを照明するための十字 (四重極) 照明絞りの概略平面図である。

【図19】 本発明の露光装置を有するデバイス製造方 法を説明するためのフローチャートである。

【図20】 図19に示すステップ4の詳細なフローチャートである。

【図21】 開口絞りの例示的な形状を示す概略平面図

である。

【図22】 開口絞りの例示的な形状を示す概略平面図である。

【図23】 開口絞りの例示的な形状を示す概略平面図

である。 【図24】 開口絞りの例示的な形状を示す概略平面図である。

【図25】 図9に示す位相シフトマスクに小の照明したときの瞳面上の回折光の位置と、斜入射照明をしたときの回折光の位置と、斜入射照明をしたときの回折光の移動する位置を示した模式図である。

【図26】 有効光源分布を説明するための模式図である。

【図27】 十字斜入射照明及び本発明の変形照明における鱗光量及び当該鱗光量に対応するパターン上での像を示した図である。

【図28】 瞳面上の回折光の入射位置を示した模式図である。

【図29】 有効光源分布を説明するための模式図である。

【図30】 有効光源形状を示した図である。

【図31】 有効光源分布を説明するための模式図であ

【図32】 有効光源形状を示した図である。

【図33】 有効光源分布を説明するための模式図であ

【図34】 有効光流形状を示した図である。

【図35】 図8に示すバイナリーマスクに小σ照明したときの瞳面上の回折光の位置と、斜入射照明をしたときの回折光の移動する位置を示した模式図である。

【図36】 有効光源分布を説明するための模式図であ

【図37】 有効光源分布を説明するための模式図であ

【図38】 十字型(四重極)の開口絞り及び本発明の 開口絞りと、当該開口絞りに対して斜入射照明を行った ときのパターン面上での解像パターンのシミュレーショ ンを示した図である。

【図39】 有効光源分布の一例を示す図である。

【図40】 有効光源分布を説明するための模式図であ

【図41】 実施例5の繋光結果としてプレートに転写されたパターンである。

【図42】 実施例6の露光結果としてプレートに転写されたパターンである。

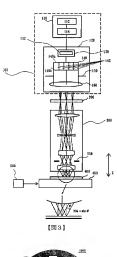
【図43】 図24から得られる一対のサブ絞りであ

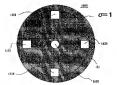
【図44】 図43のサブ絞りの機能を説明するための

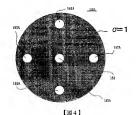
図である。 【図45】 図24のマスクを利用してプレートに転写 されるパターンである。

【図46】 実施例9の露光結果としてプレートに転写 120 照明光学系 されたパターンである。 132 露光量調整部 【図47】 3つの開口絞りの例示的形状を示す概略平 開口絞り 150 200 マスク 面図である。 【図48】 実施例10の露光結果としてプレートに転 210 所望のコンタクトホール 写されたパターンである。 220 ダミーのコンタクトホール 【図49】 実施例11の露光結果としてプレートに転 260 ダミーのコンタクトホール 写されたパターンである。 300 投影光学系 【符号の説明】 320 酚 10 露光装置 400 プレート 100 照明装置 500 解像位置調節装置

[図1] [図2]







HE 1865

187

187

188

188

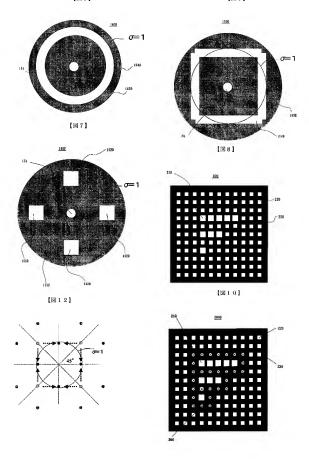
188

188

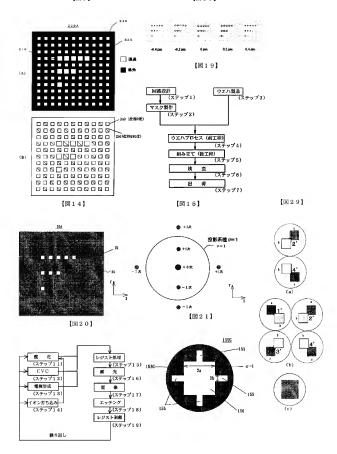
【図11】

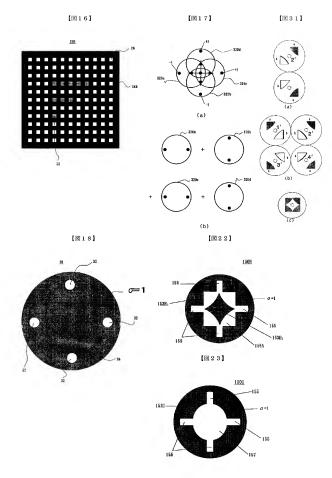
	****	09000	00000	
***	000	900	000	

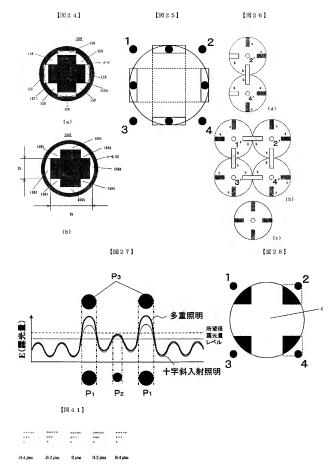
[図5]



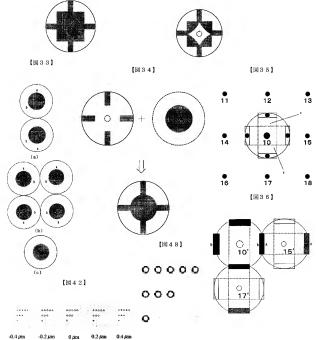
[図9] [図13]

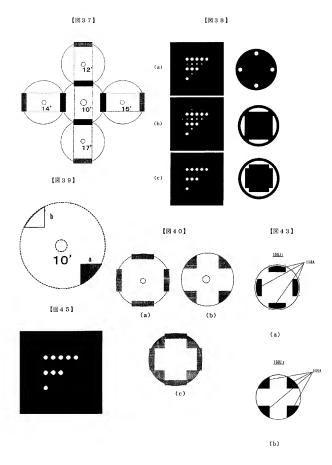


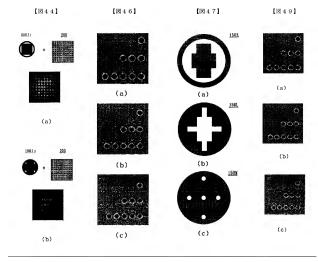




【図30】 【図32】 [図33] [図35] [図34] 11 12 14







フロントページの続き

(51) Int. Cl. <sup>7</sup> 識別記号 F I デーマント<sup>†</sup> (参考) H O 1 L 21/30 5 2 7 5 0 2 P

(72)発明者 鈴木 章義 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 Fターム(参考) 2H095 BB02 BB03 BB04 BA05 BA08 CA04 CB05 CB12 CB13 CB17 CB23 DA01 DA11